研究スタッフ

教 授: 島津 武仁

研究員:佐藤公紀,小宮山和弥,内田 真治,由沢 剛, 小野 拓也,菊池 洋人,中田 仁志,片岡 弘康, 古田 旭,森谷 友博,牛見 義光,市川 将嗣

(いずれも企業との共同研究員)

清浄な薄膜表面の大きな表面エネルギーと

ウエハ室温接合(原子拡散接合法) の提案と実用化(新しい電子デバイス形成)

微結晶膜の大きな原子拡散を利用

超高真空技術を利用した清浄雰囲気中での高性能な金属(磁性)薄膜の形成と 物性評価(工業的に優れたスパッタリング法)

研究目的

超高真空技術を利用した清浄雰囲気中 でのスパッタ薄膜形成技術を機軸とし, 下記の研究を推進.

- 1. 原子拡散接合法による室温接合技術と デバイス形成への応用に関する研究
- 2. 大きな磁気異方性薄膜の形成と電子デ バイスへの応用に関する研究

主な研究テーマ

- 1. 原子拡散接合法による室温接合技術とデバイス形成への応用
 - (1) 真空中の接合 ◇ 常温・常圧で接合. ウエハの材質を選ばない.
 - ◇ 接合金属薄膜の材料は任意に選択できる.
 - ◇ 接合金属膜の厚みは0.2 nm程度から接合できる (ウエハ間を電子やスピンが等価)

📙 様々なデバイス形成に応用

清浄化薄膜形成プロセス(表面拡散,表面偏析等

の促進)による新材料探索や低温プロセス化

機能性薄膜(大きな磁気異方性K」を持つ薄膜) の形成(次世代HDD・メモリ応用)

> 「ロセスによるPtの表面偏析の促進! 準安定相)の安定形成や、L1₀-FePt





接合前の微細加エウ エハ表面(4インチ) Ti(0.3nm)//Ti(0.3nm)で接合したガラス とセラミックスウエハ(4インチ)

スマートフォン向け高性能電子デバイスが実現. 2013年度より量産.





Ti(0.5nm)/Ti(0.5 nm)を用いて常温 接合した水晶ウエハの断面TEM

Ti(0.2 nm)/(Ti0.2 nm), 2 inchφ, (接合強度 > 33 MPa)

薄い薄膜を用いた接合した水晶ウエハを, 光学デバイスの作製に応用

島津研究室(学際科学フロンティア研究所)

http://www.fris.tohoku.ac.jp/



たきな磁気異方性薄膜の形成と電子デバイスへの応用に関する研究
(1) 準安定相の安定形成(新材料開発)と低温プロセス化



(2) L1₀-FePt系グラニュラ媒体の開発(超高密度HDD用)



UHVスパッタ法による低温形成を利用して、次世代エネルギーアシスト記録用の L1₀-FePt系グラニュラ媒体の研究開発を実施

> 高密度記録性能を持つ熱安定性の高いグラニュラ構造を実現. (日本の"ものづくり技術"で次世代HDDの実現を目指す)

島津研究室(学際科学フロンティア研究所)

http://www.fris.tohoku.ac.jp/